

## 二、記者會議程草案

- 時間：6月29日(一) 上午10:00-11:00 (暫定)
- 地點：經濟部第二會議室

時間	議程	代表人
9:45-10:00	媒體簽到及入席	
10:00-10:05	開場致詞	邱署長
10:05-10:15	創投加速創新創業計畫成果與後續推動說明	產業署代表
10:15-10:25	案例分享	新創、CVC
10:25-10:35	下半年徵案啟動暨全體合影	邱署長、CVC、VC、新創
10:35-11:00	媒體採訪	

註1：會後提供餐盒

## 五、記者會 主視覺



# 附錄二 記者會 動線規劃

## 報到流程

Step1. 報到處確認來賓身分

Step2. 來賓簽到

Step3. 工作人員引導入場就座

## 現場規劃 | 動線

### 1樓 經濟部大門口

工作人員舉牌引導會場方向



### 第二會議室樓層 大門口

電梯口工作人員舉牌引導會場方向



### 第二會議室大門旁 簽到桌(示意)

工作人員協助來賓簽到後入場



## 附錄三 記者會 現場製作物

### 主視覺延伸製作物清單：

編號	項目	尺寸	備註
1	手舉牌	w30 x h30	合成版
2	報到處立牌	w60 x h160	珍珠板+鐵角架
3	報到處背板	w180 x h90	珍珠板+鐵角架
4	大型背板(右側)	w615x h150	PVC+珍珠板
5	大型背板(左側)	w240x h150	PVC+珍珠板
6	展示區背板X3	w90x h120	PVC+珍珠板
5	識別證	w9 x h13	
6	三角桌牌	w17 x h7	

\* 以上製作物數量以實際場勘後而訂定之

# 1.主視覺背板

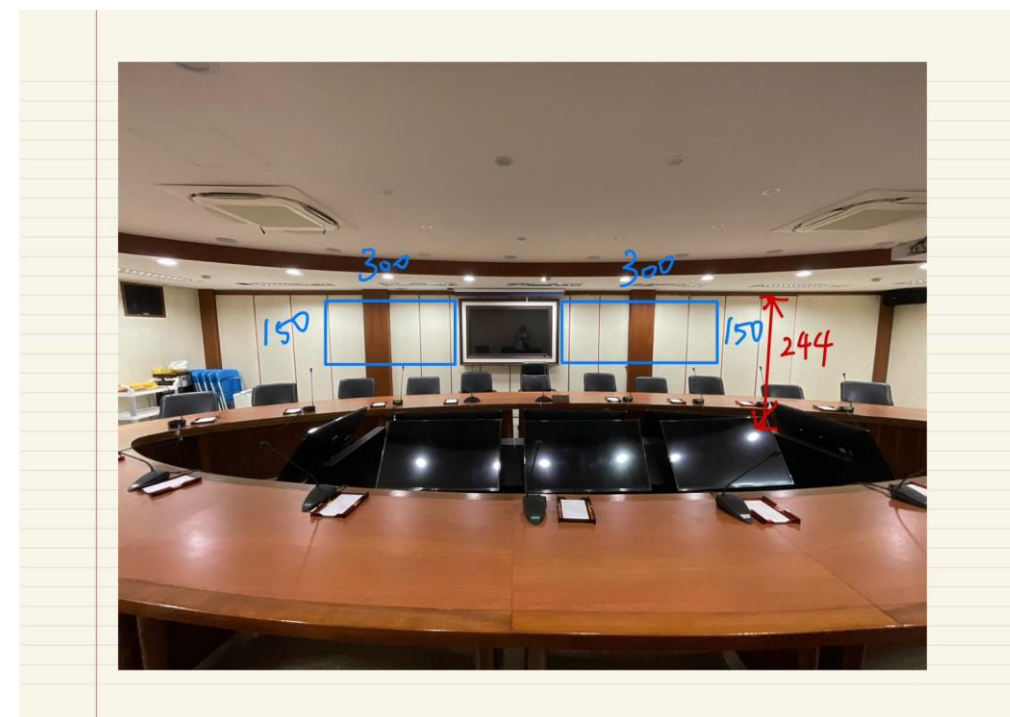
\*左右背板  
長各300cm  
高150cm



左背板



右背板



◀此為人物175公分高，合成示意圖，以現場製作輸出為準

## 2.廠商背板



### 振生半導體股份有限公司

#### 應用於外接式連接埠之 USB3.0 硬體安全加密模組量產計畫

企業照片或  
logo

●市場潛力：

後量子密碼遷移需求，規模上看百億美元。

●未來性：

防範2030年後量子電腦破解現有加密系統。

●市場布局方向：

以低成本晶片切入中小型企業與國防。

#### 公司簡介

2022年成立，專注後量子時代硬體資安矽智財 (PUF+PQC) 與IC設計，服務AI伺服器、國防與資料中心，目標市場為全球半導體安全供應鏈。

#### CVC

和鼎創業投資股份有限公司(和碩)

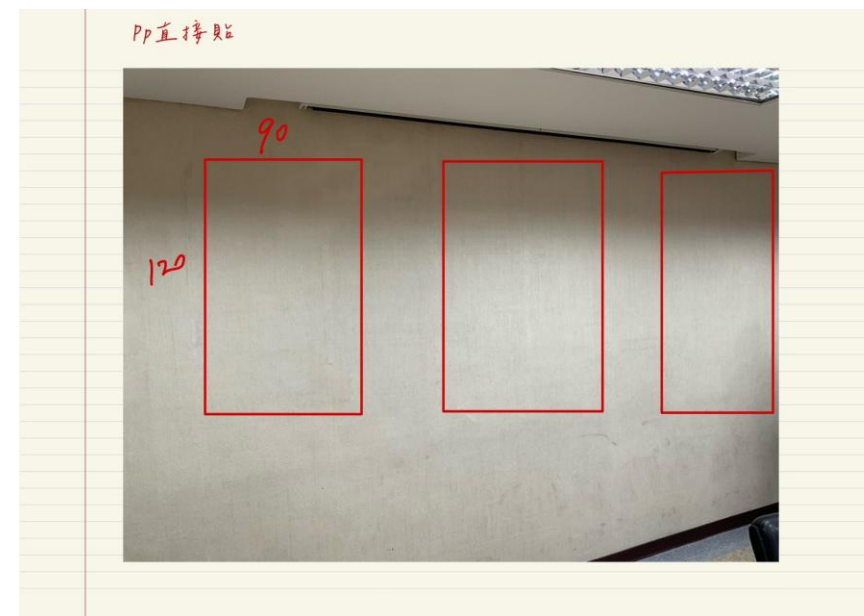
#### 技術亮點

整合後量子密碼與傳統加密引擎，開發低功耗USB3.0邊緣硬體安全模組晶片。

#### 策略合作

- 技術垂直整合：  
李洲以LED光源及封裝技術優勢，降低沛德智慧分選設備15-25%製造成本。
- 通路與業務拓展：  
李洲提供海外通路與Sales Team，協助沛德開拓企業客戶及碳權碳費商機。
- 市場策略聯動：  
共同搶攻2030年4.5兆美元循環經濟市場，強化ESG解決方案完整性。

寬90\*高120cm



# 3.報到處立牌

二擇一

A



B

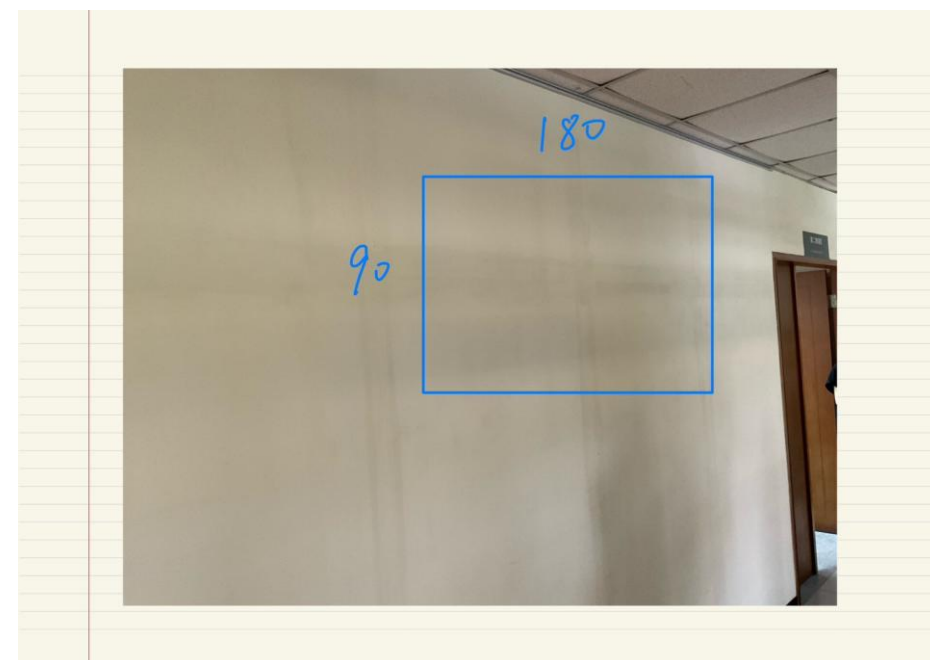


寬90\*高180cm

## 4.報到處背板



寬180\*高90cm



# 5. 識別證

寬9\*高13cm



## 6.三角桌牌

寬17\*高7cm



# 三、輕食餐盒規劃

## 餐盒品項建議：

### A 款

主食：煎蛋腿肉軟法/鮮蔬起士軟法(葷/素)

配餐：鹽煎豆腐杏鮑菇

綜合水果

甜點：瑪德蓮

### B 款

主食：雞肉酪梨三明治/酪梨鮮蔬三明治(葷/素)

配餐：美式炒蛋

胡麻蔬菜沙拉

甜點：瑪德蓮

## 飲品建議：

- 美式咖啡 (熱) 20杯
- 拿鐵(熱) 20杯
- 南非國寶青檸茶(熱) 10杯

說明：

- A、B兩款建議 (擇一款)
- 菜單：以上都有鹹甜食組合
- 數量：50份
- 備有手提袋



\*以實際內容物為主





## 附錄六 第一階段過案10件案說明



## 應用於外接式連接埠之 USB3.0 硬體安全加密模組量產計畫

### 產品/設備 /技術示意 1張照片

- **市場潛力**：後量子密碼遷移需求，規模上看百億美元。
- **未來性**：防範2030年後量子電腦破解現有加密系統。
- **市場布局方向**：以低成本晶片切入中小型企业與國防。

#### 公司 簡介

2022年成立，專注後量子時代硬體資安矽智財（PUF+PQC）與IC設計，服務AI伺服器、國防與資料中心，目標市場為全球半導體安全供應鏈。

#### CVC

**和鼎創業投資股份有限公司(和碩)**

#### 技術 亮點

整合後量子密碼與傳統加密引擎，開發低功耗USB3.0邊緣硬體安全模組晶片。

#### 策略 合作

- **技術互補核心**：振生以五大技術（MSOTP、PUF、TRNG、TPM及PQC）打造晶片硬體安全IP，和鼎提供資金加速其產品化。
- **風險管控合作**：和鼎協助振生強化專利布局與技術顧問網絡，降低物理攻擊及法規合規風險。
- **生態系建構**：雙方推動硬體安全解決方案內嵌晶片，共同構築資安產業鏈。

## 精準靶向次世代病原菌檢測關鍵技術與臨床應用平台開發計畫

### 產品/設備 /技術示意 1張照片

#### 公司 簡介

2020年成立，專注臨床感染病原基因定序（mNGS）檢測服務，提高不明感染診斷率，目標醫院臨床檢驗與精準醫療市場。

#### CVC

### 大江生醫股份有限公司

#### 技術 亮點

建立病原體tNGS檢測技術，開發黴菌與結核菌檢測套組，並推進LDTs認證。

#### 策略 合作

- **市場潛力**：取代低效培養與單點檢測之精準醫療需求。
- **未來性**：結合本土資料庫，可橫向擴張至各類感染面板。
- **市場布局方向**：取得LDTs認證，雙軌商模導入醫學中心。

- **技術與市場互補**：大江支持亞洲準譯mNGS「百微解APGseq」平台，結合在地化病原資料庫。
- **通路與資源共享**：大江提供日本在地資源，協助亞洲準譯拓展海外市場，並導入國際資源，加速醫院導入。
- **產品線發展追蹤**：共同建立第二產品線里程碑與醫院導入進度管理機制，降低技術與法規風險。



## 高頻手持超音波設備暨模組化 AI 平台開發計畫

### 產品/設備 /技術示意 1張照片

#### 公司 簡介

2019年成立（仁寶集團子公司），專業手持式64通道無線醫用超音波系統，影像優異且便攜，目標醫療院所、急診與偏鄉市場。

#### CVC

### 仁寶電腦工業股份有限公司

#### 技術 亮點

開發高頻手持超音波設備，結合邊緣AI針尖追蹤與模組化平台，實現即時精準穿刺導引。

#### 策略 合作

- **市場潛力**：定點照護超音波高成長，微創導引需求大增。
- **未來性**：硬體銷售進化為軟硬整合的平台型生態系。
- **市場布局方向**：聚焦高頻利基市場，推廣應用訂閱。

- **製造與通路整合**：仁寶提供強大製造能力與智慧醫院長照通路，支持奔騰高頻手持超音波設備量產。
- **商模轉型協作**：協助奔騰由自有品牌轉向OEM/ODM雙軌制，提升營運效率與市場覆蓋。
- **AI平台導入**：共同導入模組化AI平台，加速產品智慧化，卡位2034年全球手持超音波市場。

## 智慧紡織循環經濟與國際輸出示範計畫

### 產品/設備 /技術示意 1張照片

- **市場潛力**：廢紡回收不足1%，淨零政策具龐大商機。
- **未來性**：建立T2T循環，升級為全球系統解決方案商。
- **市場布局方向**：分潤與租賃雙軌，推動整廠輸出海外。

#### 公司 簡介

專注AI+NIR紡織材質智能分選與循環再利用，打造廢紡回收再生生態鏈，目標全球永續紡織產業與品牌商，推動衣回到衣循環經濟。

#### CVC

### 李洲科技股份有限公司

#### 技術 亮點

研發廢紡自動化分選技術，建置全球首創示範廠，實現紡織循環經濟整廠輸出模式。

#### 策略 合作

- **技術垂直整合**：李洲以LED光源及封裝技術優勢，降低沛德智慧分選設備15-25%製造成本。
- **通路與業務拓展**：李洲提供海外通路與Sales Team，協助沛德開拓企業客戶及碳權碳費商機。
- **市場策略聯動**：共同搶攻2030年4.5兆美元循環經濟市場，強化ESG解決方案完整性。

## 數位保戶運動復能創新服務計畫

### 產品/設備 /技術示意 1張照片

- **市場潛力**：高齡趨勢帶動自費物理治療與數位復能需求。
- **未來性**：結合實體加盟與醫療系統，發揮品牌整合效益。
- **市場布局方向**：攜保險業拓展外溢保單，經營企業客戶。

#### 公司 簡介

2019年成立，專注大健康領域AI數位轉型與物理治療連鎖，結合系統整合與醫美/自費醫療經驗，目標台灣醫療院所與連鎖診所市場。

#### CVC

### 南山人壽保險股份有限公司

#### 技術 亮點

開發骨骼肌肉健康管理平台，整合AI運動處方推論、動作捕捉與姿勢即時比對技術。

#### 策略 合作

- **健康數據生態建構**：南山與梅科共同開發動作辨識、動態數據蒐集及保險串接三大模組。
- **業務資源整合**：南山利用保險通路支持梅科YouDon平台與醫療管理系統推廣。
- **風險分階段控管**：採模組化串接與分級授權機制，解決個資法遵及加盟穩定性問題。

## Trop-2診療合一抗體放射藥物複合體開發計畫

### 產品/設備 /技術示意 1張照片

- **市場潛力**：全球ADC藥物需求高，突破現有臨床限制。
- **未來性**：實現先診斷後治療，擴大次世代ARC臨床應用。
- **市場布局方向**：完成IND申請，推進國際授權。

#### 公司 簡介

2021年成立，聚焦抗體藥物複合體（ADC）新藥平台與高專一性鍵結技術，開發抗癌新藥，目標全球生技製藥授權與合作市場。

#### CVC

**宏誠創業投資股份有限公司（UMC聯華電子）**

#### 技術 亮點

研發抗體螯合劑複合體藥物與連接子製程，優化改造酵素平台，推進IND臨床試驗申請。

#### 策略 合作

- **技術平台支持**：宏誠資金協助嘉正推進GnT1&GnT2、GnT3轉醣酶技術及Trop2系列專利產品開發。
- **專利布局**：共同規劃劑量、給藥方式及改良linker等後續專利，延長保護期至2037年。
- **投資聯盟運作**：宏誠與旭富製藥等夥伴共同推動嘉正臨床開發與產業化進程。

## CROP (Continuous Reflective Ontology Planner)

產品/設備  
/技術示意  
1張照片

- **市場潛力**：解決流程工業高昂停機成本與ESG合規挑戰。
- **未來性**：掌握工業自適應決策流程的核心 workflow 平台。
- **市場布局方向**：以混合訂閱商模鎖定亞太化工流程優化。

公司  
簡介

2024年成立，專業AI軟體解決方案與數位轉型，針對製造業與傳統產業，提供智慧化工具，目標全球產業AI應用市場。

## CVC

李長榮化學工業 / 長興材料工業

技術  
亮點

專為化學工業打造企業級AI平台，整合聯邦式微型語言模型與雙迴路即時學習系統。

策略  
合作

- **平台技術合作**：支持昂鋈垂直AI平台（語義-動力-智慧三層架構），解決化學工業流程IT/OT整合痛點。
- **商業模式強化**：協助昂鋈SaaS訂閱與效益掛鉤模式落地，加速ARR成長與盈虧平衡。
- **產品開發聯動**：共同推進可組合本體鑄造廠與代理式AI助手，結合長興材料產業know-how優化應用。

全球首創 TEC-NKEXO 外泌體新藥治療自體免疫疾病造成泌尿生殖系統損傷 IND-Enabling 開發計畫

## 產品/設備 /技術示意 1張照片

- **市場潛力**：解決自體免疫與腎損現有療法副作用之痛點。
- **未來性**：首創NK外泌體新藥，具重大疾病修飾潛力。
- **市場布局方向**：藉CDMO穩定金流推動國際專利與授權。

### 公司 簡介

2021年成立，專注臨床級外泌體分離純化與NK細胞平台，開發再生醫學新藥，目標癌症、自體免疫與抗衰老全球醫藥市場。

### CVC

**合作金庫創業投資股份有限公司(合庫金控)**

### 技術 亮點

建立免疫細胞外泌體GMP量產與品管平台，完成細胞修復藥效確證與臨床前毒理驗證。

### 策略 合作

- **技術鏈完整化**：合庫資金支持台灣外泌體從細胞來源控制到純化萃取的平台技術標準化。
- **商業模式分階段**：短期保健品與醫療通路創造現金流，中長期透過授權與臨床試驗放大價值。
- **產業鏈推動**：協助建立台灣外泌體新興生技產業鏈，實現「產品導入至技術授權」獲利模式。

## 應用於無人機或機器人之近記憶體AI計算人工智慧相機晶片開發計畫

### 產品/設備 /技術示意 1張照片

- **市場潛力**：邊緣視覺AI需求大，年規模上看六千萬顆。
- **未來性**：全數位存算一體技術，實現極致低功耗推論。
- **市場布局方向**：透過模組銷售與IP授權，建立邊緣AI生態系。

#### 公司 簡介

2025年成立，專精極低功耗存算一體AI架構，提供自研NPU IP與設計服務，已導入全球筆電品牌與邊緣視覺裝置。

#### CVC

### 瑞鼎科技股份有限公司(友達集團)

#### 技術 亮點

全數位存算一體NPU架構，消除數據搬移功耗，整合AI ISP技術，實現極低功耗邊緣視覺推論。

#### 策略 合作

- **技術互補核心**：瑞鼎提供IC設計服務，協助杰發針對缺乏完整開發能力的客戶打造一站式Edge AI解決方案。
- **IP授權深化**：雙方共同推廣杰發自研工具鏈與編譯器，加速IP授權模式切入IC設計大廠並擴大量產。
- **業務路徑規劃**：從IP授權起步，未來共同轉向ASIC自有產品開發，跨足多元垂直市場擴大規模。



## 無人機碳纖維螺旋槳設計分析開發

### 產品/設備 /技術示意 1張照片

- **市場潛力**：中大型無人機組件國產化，具高度成長空間。
- **未來性**：整合氣動優化與複材製程，提升航時效能亮點。
- **市場布局方向**：採OEM,ODM雙軌提供動力系統整合方案。

#### 公司 簡介

2018年成立，專精於碳纖維複合材料製程，主要服務航太、無人機、機器人及高階運動器材等產業。

#### CVC

### 豐兆航太股份有限公司

#### 技術 亮點

致力中大型無人機關鍵組件研發，整合氣動優化與碳纖維製程，開發高效率螺旋槳及複材結構，提供國產動力系統整合方案。

#### 策略 合作

- **產品線互補**：豐兆無人機應用場景與銓瑞碳纖零組件製造經驗結合，形成機身結構件ODM一體化解決方案。
- **研發與量產聯動**：共同投入產品研發、模組開發與量產製程建置，縮短市場開發時間並提升客戶導入率。
- **供應鏈自主強化**：透過跨公司專案管理機制，提升國產無人機複材結構件自主能力與整體資本市場價值。